

Sehr geehrter Kunde,

mit dieser Ausgabe erhalten Sie heute unsere Data I/O News mit aktuellen Meldungen über Produktneuheiten sowie Informationen zu Bausteinunterstützung und Servicedienstleistungen. Kurzum: Wir berichten schnell und übersichtlich über alles, was Ihre Bausteinprogrammierung in Design und Fertigung optimiert.

Das Highlight dieser Ausgabe ist die Vorstellung des **FLX500™** - **der neue Programmierautomat im Desktop-Format**.

Wir freuen uns, wenn Sie auch weiterhin regelmäßig mit Data I/O News beliefert werden möchten.

Einen schönen Sommer wünscht Ihnen  
Ihr Data I/O News-Team

#### PRODUKT HIGHLIGHT

##### **FLX500™ - ein Programmierautomat im Desktop-Format**

**Der FLX500™ Programmierautomat** ermöglicht dank seiner "Stand-Alone" Fähigkeit und sprachunabhängigen Benutzeroberfläche einfaches "Plug-and Program". Sein modulares Konzept bietet außerdem höchste Flexibilität.

Es eignet sich ideal für Elektronikhersteller, die in kleineren bis mittleren Stückzahlen produzieren und dafür eine automatisierte Programmierlösung suchen.

FLX500™ punktet durch einfache Bedienung, Modularität und hohen Durchsatz.

ONLINE-INFO: <http://www.dataio.de/produkte/FLX500/index.htm>

#### SUPPORT NEWS

##### **Partial Image Download**

Bei der FlashCore Serie (FlashPak, FlashCore-Handler, RoadRunner) hat sich die Ladezeit durch die neue Jobladezeit erheblich verkürzt. Dies macht sich besonders bei großen Flash-Bausteinen bemerkbar. Dieses Feature ist ab Tasklink-Version 6.0 enthalten.

##### **RoadRunner Anbindung an SiPlace X-Serie**

Durch ein neues intelligentes Interface, das in Zusammenarbeit mit Siemens entwickelt wurde ist nun auch die Anbindung an die X-Serie möglich. Hierzu wird die aktuelle Firmware 5.15.0. benötigt, die in Tasklink 6.0 enthalten ist.

Bei Fragen kontaktieren Sie bitte den technischen Support unter:  
[ccs-europe@data-io.de](mailto:ccs-europe@data-io.de)

## UPDATE NEWS

### Sprint

**Sprint B/2006** ist online! Die \*.exe Dateien stehen zum Download bereit unter <http://www.dataio.com/algorithms/sprint.asp>

### FlashPAK

Aktuelle Bauelementunterstützung im neuen **FlashPAK Update Kit 2006/A** mit den Highlights M-Systems DiskOnChip G4, ST Microelectronics NAND und Flash, SIRF GPS und Spansion Multi-Chip Produkte.

### Unisystem

Aktuelles Update **Version 8.1** mit den Highlights ATMEL AT26xx (DataFlash Familie), Microchip PIC Mikrocontroller, ST Microelectronics Flash Memorys and Spansion 'MIRRORBIT' Flashbausteine.

Bei Fragen kontaktieren Sie bitte den technischen Support unter: [ccs-europe@data-io.de](mailto:ccs-europe@data-io.de)

## DATA I/O INTERNUM

### Führende Halbleiterhersteller nehmen an Data I/Os „Preferred-Partnership“-Programm teil

Die enge **Kooperation** von **Data I/O** mit **Spansion**© und **Microchip Technology**© in den Bereichen **Systementwicklung, Sales** und **Marketing** für die Elektronik- Marktsegmente „Wireless, Automotive und Consumer“ schafft eine gemeinsame Basis, um Kunden individueller und besser unterstützen zu können. Ziel der Partnerschaft ist es, erstklassige Produkte, Lösungen und Support zu bieten. Der Fokus liegt vor allem im Bereich der gemeinsamen Systementwicklung, Bauelemententwicklung sowie lokaler Marketing- und Vertriebsaktivitäten.

## IMPRESSUM

Data I/O GmbH  
Lochhamer Schlag 5  
82166 Gräfelfing  
Fon +49 - 89 - 85 85 8-0  
Fax +49 - 89 - 85 85 8-10  
E-Mail [newsteam@data-io.de](mailto:newsteam@data-io.de)  
Web [www.data-io.de](http://www.data-io.de)

## ABMELDEN

Sie haben diese E-Mail erhalten, weil Sie uns Ihre Adresse zu einem früheren Zeitpunkt für den Versand von Informationen zur Verfügung gestellt haben. Wenn Sie zukünftig keine E-Mails mit Produktwerbung von uns erhalten möchten, antworten Sie bitte auf diese Mail und setzen UNSUBSCRIBE in den Betreff. Vielen Dank.